

PCB板工艺要求

文件名	4 Channel SW Board				版本号:	1	
物料描述	4 Channel SW Board				Item号:		
1.层数:	双面				10.过孔是否覆盖阻焊:	按GERBER	
2.尺寸:	100	X	60	mm±0.1	11.表面涂层:	全板沉金	
4.材料:	FR-4(常规)				12.标记:	无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5.成品铜铂厚度:	内层	1/1 oz(常规)			制作日期:	无	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	外层	2/2 oz			其它标记	无	
6.成品板厚	1.6mm(常规)				13.最小线距:	按Gerber	
7.阻焊颜色:	红色						
8.字符颜色:	白色(常规)				14.层次排列:	无	
9.测试通断:	通用		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
金手指要求:	无				层次排列详细:		

15. 阻抗描述:

层次	阻抗类型	线宽[MIL]	要求值[OHM]

6.成品检验报告:	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	其它报告:	
-----------	--	-------	--

名称	说明

其它特殊要求

外型尺寸公差: +/-0.1 mm, 请按机械1层切割, 字符和阻焊请按GERBER

无						
1张	单面	0.4mm	1/1 oz(常规)	H/H oz(常规)	浅绿色(常	白色(常规)
2张	双面	0.6mm	2/2 oz	1/1 oz	深绿色	黑色
3张	4层	0.8mm	3/3 oz	2/2 oz	红色	黄色
4张	6层	1.0mm	4/4 oz	3/3 oz	蓝色	红色
5张	8层	1.2mm	5/5 oz	4/4 oz	黑色	其它规格
6张	10层	1.6mm(常规)	6/6 oz	5/5 oz	白色	无
7张	12层	2.0mm	其它规格	6/6 oz	哑光绿色	////////
8张	14层	2.5mm	////////	其它规格	其它规格	////////
////////	16层	3.0mm		////////	无	
	18层	4.0mm			////////	
	20层	5.0mm				
	////////	6.0mm				
		其它规格				
		////////				

是	喷锡(常规)	1-3微英寸(常规)	加制板商LOGO	按文件说明	字符(常规)
否	全板镀金	3-5微英寸	加Vtech	无	蚀刻
按GERBER	全板沉金	5-10微英寸	无		阻焊
全板过孔塞油	防氧化处理	10-20微英寸			无
////////	喷锡+金手指	20-40微英寸			////////
	裸铜板	其它			
	无铅喷锡	无			
	镀镍	////////			

其它

////////////////

0) 倒角30度 按Gerber 周年(常规 档案号
 03 倒角45度(自定义 年周 防静电标
 50 倒角60度 无 无
 号 无 // //
 列 //

' //

顶层 飞针 0.4mm
 底层(常规 通用 0.6mm
 无 专用 0.8mm
 // 1.0mm
 '/ 1.2mm
 1.6mm(常规)
 2.0mm
 2.5mm
 3.0mm

4. 0mm
5. 0mm
6. 0mm
其它规格
////////